



当社の主力製品、商品

- 本社所在地：東京都港区芝浦4丁目15番33号
- 事業概要：産業用器具製造・販売
半導体プロセス用プラスチック製器具
半導体プロセス用装置
- 常時使用する従業員：117名
(2026年3月時点)
- 現在の売上高：57億円
(2026年3月期)
- 法人番号：6010401016670
- Web：
<https://www.dainichi-shoji.co.jp/>

企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役社長
渡邊 直哉

半導体産業の進化を牽引するプレイヤーとして「未来を運ぶ。」

私たちの製品は、半導体製造プロセスにおける関連部品の搬送や保護を担い、日常の家電から宇宙開発に至るまで、幅広い分野で不可欠な半導体製造において、重要な役割を果たしています。
これらの製品は、技術革新や社会の発展に欠かせないものであり、私たちは世界を変えるイノベーションの基盤を支えていると自負しております。
長年培った技術を生かし、半導体産業の著しい進化に伴奏できるバイプレイヤーとして、社会から信頼される企業を目指し、地道、且つひたむきに努力してまいります。

売上高100億円実現の目標と課題

実現目標

売上高達成に向け自社製品の堅実な成長ともに、新製品開発の強化を図り、2032年に売上高100億円を達成。2038年に売上高150億円を達成する。



課題

- ・新規設備の導入や既存設備の更新による生産能力増強。
- ・製品の測定・分析・評価機器の充実。
- ・営業力強化の為に人材確保及び育成。
- ・新製品開発に必要な技術者の確保及び育成。
- ・生産性向上による製造コスト削減。
- ・金型・製品・材料等の倉庫スペース拡張。

売上高100億円実現に向けた具体的措置

目指す成長手段

- ・新製品をタイムリーに上市するためのマーケティング実施。
- ・協力会社との連携により、開発及び製品認定の獲得を目指す。
- ・高機能製品の開発及びバージョンアップ品によるシェア維持と新規顧客の獲得。
- ・部門間の相互教育による営業力の活性化と営業人材の確保。
- ・開発品拡販に伴う工程能不足を増設により補う
(新工場建設も視野に入れる)
- ・製造メーカーとの連携による装置機器類の販売強化。

実施体制

- ・協力会社連携による製品認証プロジェクト開始。
- ・代理店との連携強化によるグローバルな市場開拓プロジェクト開始。
- ・社長及び専務による、営業部（3部署）へOJT教育体制確立。
- ・増員による開発部門強化と、開発部門内のミーティング強化。
- ・生産性向上プロジェクトを工場内に設置。
- ・製造部門の人員増加